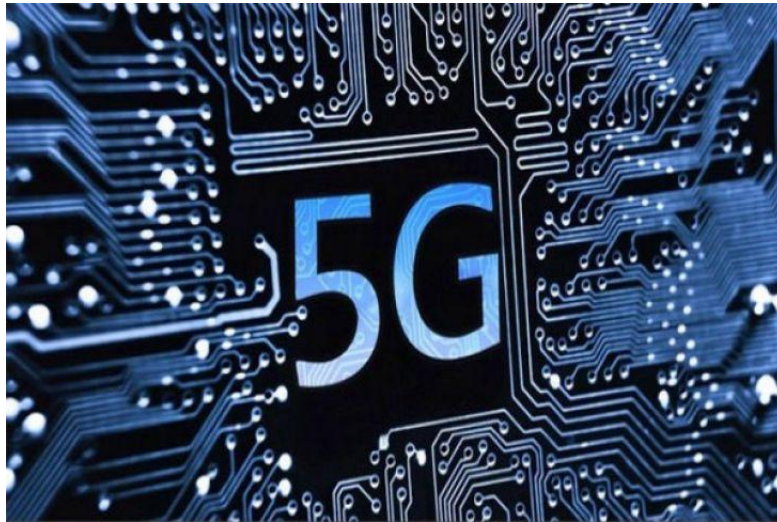


Modem 5G pertama Mediatek akan meluncur tahun depan

Minggu, 10 Juni 2018 12:58 WIB



Ilustrasi pengembangan teknologi seluler generasi kelima (5th Generation/5G). (applegazette)

Jakarta (ANTARA News) - MediaTek menjadi produsen berikutnya yang memperkenalkan chipset dengan kemampuan 5G.

Modem ini dinamai Helio M70 dan akan diproduksi oleh TSMC pada proses 7nm, menggabungkan teknologi EUV.

Pengiriman chipset tersebut akan dimulai pada 2019 untuk menjawab permintaan internet 1Gbps.

Dalam penyebaran solusi 5G di seluruh dunia, MediaTek mengungkapkan telah membuat kontak dengan Nokia, China Mobile dan Huawei untuk kerja sama secara teknis dan negosiasi spesifikasi.

Dengan peluncuran peraturan terbaru yang menetapkan standar, MediaTek memutuskan untuk memperkenalkan Helio M70 untuk mendukung vendor smartphone global dan operator telekomunikasi.

Pembuat chip tersebut mengumumkan produksi volume dan pengiriman resmi akan dimulai enam bulan lebih awal dari jadwal semula.

CEO MediaTek, Rick Tsai, mengatakan bahwa "dengan memanfaatkan berbagai solusi IP dan chipset (perusahaan), MediaTek dapat membantu ekosistem dan pelanggan

meluncurkan perangkat" tepat pada waktunya untuk era 5G, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia